# 微細ガラスマーキングの為の短パルス CO2 レーザーに関する研究

山梨大学大学院 医学工学総合研究部 助教 宇野和行 (平成 21 年一般研究開発助成 AF-2009213)

キーワード:軸方向放電励起方式, CO2 レーザー, ガラスマーキング

### 1. 研究の目的と背景

微細ガラスマーキングは、フラットディスプレイパネルや太 陽電池,スマートフォン,タブレット型情報端末などの普及や, 従来からの生活分野や光学研究分野の需要などに伴い、ガラス 基板製造工程からエンドユーザーの使用までのトレーサビリテ ィや品質管理などを容易な確保するために、非常に重要である. ガラスはCO, レーザーの発振波長帯 9.2 - 11.4 μm に高い吸収係 数をもち. CO, レーザーはレーザーの中でも電気-光変換効率が 非常に高い. 従って、CO, レーザーでは、低入力・低出力エネル ギーによる効果的な省エネガラスマーキングが可能となる、レ ーザーガラスマーキングでは、レーザーパルス幅による熱影響 により、ガラス表面にクラックが生じる場合がある. ガラスマ ーキングを可能とする CO, レーザーは、TEA-CO, レーザーやQ スイッチCO2 レーザーのような100-200 nsの尖頭パルスと数µs のパルステールをもつ短パルス CO, レーザーである<sup>14</sup>. しかし, TEA-CO2 レーザーやQ スイッチ CO2 レーザーは、装置が複雑で 大型, 高コストとなるため, ユーザーフレンドリィな装置を目 的とした産業装置(中小企業における工程毎のマーキングや研 究室レベルでの光学サンプルの品質管理マーキングなど)に組 み込むことは難しい. そこで、本研究では、シンプル・ポータ ブル・低コスト・メンテナンスフリーの装置による短パルス CO, レーザーを実現する可能性をもつ軸方向放電励起方式による短 パルス CO2 レーザーの開発を行った.

## 2. 軸方向放電励起方式

軸方向放電励起方式では、励起放電とレーザー光軸が同じ方 向であり、電極間隔が広く小さな放電断面積をもつ。軸方向放 電励起 CO<sub>2</sub>レーザーでは、長さ30-60 cm 程度、内径1-2 cm 程度のセラミックスチューブが放電管に用いられる<sup>59</sup>. 長い放 電長は、10 kPa 以下の低ガス圧でも20 kV 以上の高い絶縁破壊電 圧を与える. 低ガス圧放電のため、電子の平均自由行程が長く、 均一放電が容易に得られる. 加えて、放電長が長く放電断面積 が小さいため、放電後に残留電荷が生じていても、電子なだれ と光電離が組み合わされた微小なスパーク放電が放電空間を均 ーに拡散して進展するため(拡散ストリーマ放電)、均一放電が 得られる. 従って、軸方向放電励起方式では、紫外線や X 線の ような予備電離装置や高速ガスフローファンを用いなくても、 均一な放電が形成できる. さらに、本方式は、予備電離やガス フローの装置性能に依存しないために可能な高繰り返し動作や ハードシール可能なシンプルな放電管構造による完全ガス封じ 切り動作,長い共振器長と小さい円形開口による高品質のビー ムモードを容易に与えることができる.結果として、軸方向放 電励起気体レーザーは、シンプル(少ない部品点数)・ポータブ ル(小型 He-Ne レーザーサイズ)・低コスト(材料費 30 万円/台 程度)・メンテナンスフリーの装置で高い性能を有する。

レーザーパルスに着目すると、軸方向放電における大きな放 電インピーダンスは長い放電の形成時間を引き起こすため、軸 方向放電励起 CO<sub>2</sub> レーザーでは長パルス発振(文献 5 ではパル ス幅 3 ms)の要因となっていた<sup>56)</sup>. これまでの我々の軸方向放 電励起 CO<sub>2</sub> レーザーの研究では、エキシマレーザーで用いられ る高速放電回路である容量移行型回路により、TEA-CO<sub>2</sub> レーザ ーやQ スイッチ CO<sub>2</sub> レーザーのようなパルス幅 100 ns の尖頭パ ルスをもつ短パルス発振を可能とした<sup>7)</sup>。

本研究では、著者が開発した軸方向放電励起気体レーザーに 適したダイレクトドライブ回路による軸方向放電励起 CO<sub>2</sub> レー ザーの発振特性とパルステールの要因となる主放電後の低電流 (後続電流)の除去のためのシャント抵抗の効果について調査 した.また、パルステールフリー発振を実現するために、媒質 ガスにピュア CO<sub>2</sub>ガスを用いた実験も行った.

#### 3. 実験装置

図1は、ダイレクトドライブ回路をもつ軸方向放電励起 CO<sub>2</sub> レーザー装置を示す.ダイレクトドライブ回路は、充電容量と スパークギャップで構成される.軸方向放電励起方式では、放 電長が長く放電インピーダンスが大きいために、放電を維持す るためのバッファ容量を用いなくても放電を十分に維持するこ とができる.バッファ容量を用いないダイレクトドライブ回路 により、放電の高速化やエネルギー損失の低減(高効率化)、低 容量化、回路のコンパクト化が可能となる.

サイリスタをもつパルス電源から-600 V が生成され,4.7 – 19.7 µF程度の一次容量C<sub>1</sub>をもつイグニッションコイルにより昇 圧される.イグニッションコイルのインダクタンスが大きいた め、不足制動により、逆極性の高電圧パルスも生成される.高 電圧パルスは、ダイオードによりマイナス成分とプラス成分に 分けられる.マイナス成分の高電圧パルスは、700 – 1300 pF 程 度の二次容量 C<sub>2</sub>に充電される.プラス成分の高電圧パルスは、 微小容量によりタイミングを遅らせ、スパークギャップのトリ ガとして用いる.二次容量に高電圧が充電され、スパークギャ



ップが点火すると、放電管に直接高電圧が印加される. 放電空間が絶縁破壊電圧に達すると、放電管内で高速放電が生じる.

加えて,100-10 MΩの抵抗Rが,放電管と並列に設置される. 低抵抗(シャント抵抗)の場合,主放電電流の後の低電流(後 続電流)が,放電管内を流れず,抵抗を通ることとなる.これ により,放電電流の立下りを高速化し,レーザーパルスのパル ステールを減少させることができる.

放電管は、内径 13 mm、外径 17 mm、長さ 45 cm のアルミナ セラミックスとその両端の金属電極で構成される. 放電管には、 予備電離の為に部分的に金属シートが巻かれている. 金属シー トが放電管の内壁表面にコロナ放電を生じさせ、放電空間が予 備電離された後に、金属電極間で主放電が起きる. 共振器は反 射率 80%の ZnSe 出力鏡と曲率 20 m の全反射 Au コート Si 鏡で 構成され、共振器長は 54 cm である.

#### 4. 実験結果

CO<sub>2</sub>レーザーでは、一般的に、CO<sub>2</sub>とN<sub>2</sub>, He の混合ガスが媒 質ガスとして使用される.N<sub>2</sub>ガスの効果は、N<sub>2</sub>の上準位からCO<sub>2</sub> のレーザー上準位へのエネルギー移乗による、出力・効率の向 上である.しかし、N<sub>2</sub>の上準位の寿命が長いため、N<sub>2</sub>ガスはパ ルステールの原因となる.He ガスの効果は、CO<sub>2</sub>の下準位の熱 的緩和を促進させることによる利得の向上と放電の均一化の促 進である.本研究では、ダイレクトドライブ回路による短パル ス発振を目的とした混合ガス(CO<sub>2</sub>:N<sub>2</sub>:He=1:1:2)を用いた実 験とパルステールフリー発振を目的としたピュア CO<sub>2</sub>ガスを用 いた実験を行った.加えて、混合ガスの実験では、シャント抵 抗の効果の検証を行った.

# 4・1 混合ガス (CO<sub>2</sub>: N<sub>2</sub>: He= 1: 1: 2)

本節では、混合ガス(CO<sub>2</sub>: N<sub>2</sub>: He=1:1:2)及び一次容量19.7 µF, 二次容量1300 pFによる実験結果について示す.図2は、レーザ ー出力エネルギーのガス圧と抵抗に依存する特性を示す.抵抗 10 MΩ,ガス圧5.8 kPaにおいて、最大出力エネルギー43.0 mJ が得られる.最適ガス圧よりも低ガス圧では、励起ガス密度が 低いため、出力エネルギーは低下する.最適ガス圧よりも高ガ



ス圧では、励起ガス密度は増加するが放電インピーダンスも増 加し放電電流が低下するため、出力エネルギーは低下する.本 装置でも、TEA-CO, レーザーやO スイッチ CO, レーザーのよう に、尖頭パルスとパルステールをもつ短パルス発振が生じる. 図3は、抵抗10MQ、ガス圧3.0kPaにおけるレーザーパルス波 形と放電電圧を示す. 放電開始電圧は-40.8 kV であり、放電形 成時間(放電電圧の立下り時間)は572 ns である.本実験と同 一放電管と同一抵抗、同一ガスを用いた容量移行型回路におけ る放電形成時間は32.8 µs であり、本励起回路で高速放電を実現 した".このような高速放電では、放電開始から徐々に利得が増 加し、ゲインQスイッチによりレーザー発振を行う.このため、 本条件では、放電開始から1.2 µs 遅れて、レーザーパルスが立ち 上がる.このとき、主放電は終息し後続の低電流が流れている だけであるから、尖頭パルスが生じる.本条件では、尖頭パル スのパルス幅は125 ns であり、尖頭パルス部分のエネルギーは 2.4 mJ である. 本実験と同一放電管と同一抵抗, 同一ガスを用い た容量移行型回路における尖頭パルスエネルギーは1mJであり, 本励起回路で高尖頭パルスを得られることを示した. 尖頭パル ス部分のエネルギーもガス圧に依存し、3-4kPaのガス圧で最大 となる (図 1). 尖頭パルスの形成後は、低い後続電流と寿命の 長いN,の上準位からエネルギー移乗によりパルステールが生じ る. 本条件では、パルステール長は34.9 µs であり、レーザーパ ルス全体の出力エネルギーは22.3 mJ である.

パルステール部分のエネルギーが、加工において、加工対象 に熱影響を与えるため、パルステールの除去が重要となる.パ ルステールの原因の1つが、主放電後に流れる低電流である. 後続電流の除去のためのシャント抵抗の効果が図4に示される. 図4(a)より、放電管に並列に低抵抗を接続することにより、 放電形成時間が短くなることが明らかである.しかし、3.0 kPa 以下の低ガス圧では、シャント抵抗の効果が小さく、放電形成 時間は抵抗値に依存していない.一方、3.0 kPa 以上の高ガス圧 では、シャント抵抗の効果が大きく、放電形成時間が大幅に短 くなっている.シャント抵抗による放電形成時間の減少が、パ ルステール部分のエネルギーの減少を引き起こしていることが 図4(b)から明らかである.また、パルステール部分のエネル ギーの減少に伴い、レーザーパルス全体の出力エネルギーも図1

(a) に示されるように減少している.しかし、パルステール長 は、抵抗値に依存していない(シャント抵抗の影響を受けてい ない)ことが、図4(c)に示されている.図4(d)は、ガス圧 5.0 kPaにおける、抵抗10 MΩと1 kΩのレーザーパルス波形であ る.低抵抗の使用により、パルステール部分のエネルギーが減 少していることが明らかである.

本研究と合わせて行った高尖頭パルスエネルギー・高出力エ ネルギーを得るための調査では、本研究と同一の放電管(内径 13 mm,長さ45 cm)に反射率85%の出力鏡を用いて、一次容量 16.4 µF,二次容量1300 pF,抵抗10 MΩのダイレクトドライブ回 路でガス圧3.0 kPaにおいて、最大尖頭パルスエネルギー7.9 mJ が観測されている。このとき、出力エネルギー38.0 mJ,尖頭パ



ルス幅83 ns, パルステール長45.2 µs である.また,最大出力エネルギーは,長さ60 cm の放電管(同一内径の13 mm)と反射率85%の出力鏡を用いて,一次容量19.7 µF,二次容量1300 pF,抵抗10 MΩのダイレクトドライブ回路でガス圧4.2 kPa において,最大出力エネルギー87.8 mJ が観測されている.このとき,尖頭パルスエネルギーは1.0 mJ,尖頭パルス幅136 ns,パルステール長126 µs である.

# 4・2 ピュア 00<sub>2</sub>ガス

本節では、バッファガスフリーのピュア CO<sub>2</sub> ガス及び一次容量 10.2 µF, 二次容量 700 pF, 抵抗 10 MΩによる実験結果につい て示す. 図5は、ガス圧 2.2 kPa におけるレーザーパルス波形と 放電電圧波形を示す. 放電開始電圧は-60.8 kV であり、その立 下り時間は 1.9 µs である. 放電開始から 0.6 µs 遅れて、レーザー パルスが立ち上がる. レーザーパルスには、パルステールがな く、スパイクパルスのみである. このとき、レーザーパルスの 半値幅は 93 ns、出力エネルギーは 0.41 mJ である.



図5 レーザーパルス波形と放電電圧波形

## 5. 結論

本研究では、微細ガラスマーキングの為の短パルス CO<sub>2</sub> レーザーに関する研究を行い、以下のことを明らかにした.

・ダイレクトドライブ回路を用いた軸方向放電励起 CO<sub>2</sub> レーザーにおいて,放電の高速化とそれによる短パルス発振,及びその発振特性

・残留電流の除去の為のシャント抵抗によるパルステール部分 のエネルギーの低減,及びシャント抵抗の効果 ・バッファガスフリーのピュア CO2 ガスによるパルステールフ
リー発振

以上の成果により,部品点数の少ない非常に簡便な軸方向放 電励起短パルス CO<sub>2</sub> レーザーにおいて,任意にレーザーパルス 波形及び出力エネルギーを調整できるようになった.

著者は、現在、本研究で開発した短パルス CO<sub>2</sub> レーザーによるガラスマーキング試験を行っている. 熱膨張係数 87 の青板ガ ラス及び熱膨張係数 100 の白板ガラスにおいて、クラックのな いマーキングを実現している. レーザーパルスの条件 (パルス 波形やフルエンス)をかえ、マーキングの評価を行っている. 本研究と今後の研究展開により、シンプル・低コスト・ポータ ブル・メンテナンスフリーの短パルス CO<sub>2</sub> レーザーによる省エ ネ微細ガラスマーキング装置の開発に期待ができる.

## 謝辞

本研究をご支援いただいた公益財団法人天田財団に感謝申し 上げます.また本研究の遂行を支えてくれた山梨大学の秋津哲 也教授,山岡政矢氏,奥田遼氏,土橋一磨氏,林紘之氏に感謝 いたします.

# 参考文献

- P. Raote, G. Patil, M. B. S. Prasad, J. P. Nilaya, and D. J. Biswas, Opt. Commun. 281, 2213 – 2217 (2008).
- D. J. Biswas, J. P. Nilaya, and A. Kumar, Opt. Commun. 248, 521 526 (2005).
- T.-J. Wang, J.-Y. Gao, Q.-Y. He, T. Ma, Y. Jiang, and Z.-H. Kang, J. Appl. Phys. 98, 073102 (2005).
- 4) R. Meucci, M. Ciofini, and P.-Y. Wang, Opt. Commun, **91**, 444 452 (1992).
- 5) H.-J. Chung, D.-H. Lee, J.-H. Hong, J.-H. Joung, Y.-M. Sung, S.- J. Park, and H.-J. Kim, Rev. Sci. Instrum. **73**, 484–485 (2002).
- M. M. T. Loy and P. A. Roland, Rev. Sci. Instrum. 48, 554 556 (1977).
- 7) K. Uno, K. Nakamura, T. Goto, and T. Jitsuno, J. IR. mm. THz. Wave. 30, 1123 – 1130 (2009).
- K. Uno, T. Jitsuno, and T. Akitsu, J. IR. mm. THz. Wave. 33, 485 490 (2012).
- 9) K. Uno, T. Akitsu, and T. Jitsuno, J. Eng. Tech. 2, 101-106 (2012).